

2014-2018年中国电子材料 市场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2018年中国电子材料市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/dianzi1402/R91894SIHW.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-02-07

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2018年中国电子材料市场监测及投资前景研究报告》共十二章。首先介绍了电子材料业相关概述、世界电子材料行业发展接着分析了中国电子材料产业运行的现状，然后介绍了中国半导体材料市场发展、中国磁性材料市场营运走势等。随后，报告对中国电子材料行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国电子材料行业发展趋势与投资预测。您若想对电子材料产业有个系统的了解或者想投资电子材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

电子材料是电子信息技术和产业发展的基础，电子材料及电子信息技术的发展与应用水平也早已成为衡量一个国家的国力、国防、国民经济现代化及人民生活水平的重要标志。近年来，随着我国科学技术的进步以及通信、计算机等电子信息行业的迅猛发展，磁性材料等电子材料行业因此得到了长足发展。未来我国电子信息材料行业发展前景广阔。

我国电子信息材料行业未来发展前景广阔，主要体现在三个方面。首先，在“十二五”期间，由于国家政策的调整和支持，智能电网、物联网、汽车电子新型产业被国家认定为战略产业，发展迅猛，电子信息材料的市场需求量因此急速上涨；此外，电子信息材料等新材料在“十二五”期间得到了国家政策的大力支持，再次，电子元件等相关行业的发展为电子材料创造了良好的机遇和环境。

第一章 电子材料业相关概述

第一节 电子材料概念及分类特性

- 一、电子材料概念
- 二、电子材料的分类
- 三、电子材料特性

第二节 电子材料细分产品概念特性

- 一、半导体材料的概念特性
- 二、磁性材料的基本特性
- 三、光电子材料概念

第二章 2012-2013年世界电子材料行业发展概述

第一节 2012-2013年世界电子材料市场总体状况

- 一、全球电子材料市场稳定增长
- 二、全球电子材料市场概况

三、全球电子材料厂商竞争状况

四、2015年世界有机电子材料市场预测

第二节 2012-2013年日本电子材料市场状况

一、日本电子材料产业状况

二、日本电子材料厂商的发展策略解析

三、日本与韩国电子材料市场竞争格局分析

第三节 2012-2013年中国台湾电子材料市场分析

一、台湾电子材料市场状况透析

二、台湾占据全球半导体设备材料产业第二位

三、台湾电子材料产业问题及策略解析

四、台湾电子材料业发展仍需注重国际经验

第三章 2012-2013年中国电子材料产业运行局势分析

第一节 2012-2013年中国电子材料行业发展综合解析

一、国外电子材料供应商抢滩中国市场

二、高档电子材料规模化生产面临机遇

三、光电子材料三大应用领域发展迅速

四、电子材料产品结构调整成效显著

五、电子材料行业项目与研发状况

第二节 2012-2013年中国电子材料部分地区规划建设状况

第三节 2012-2013年中国电子材料行业发展问题对策分析

一、电子材料行业面临问题与挑战

二、电子材料业发展的问题及对策

三、电子材料产业高利润面临挑战

第四章 2012-2013年中国半导体材料市场发展状况分析

第一节 中国半导体材料市场分析

一、全球半导体材料市场发展速度日益加快

二、台湾跃居世界第二大半导体材料市场

三、新型半导体材料应用更加广泛

四、几种主要半导体材料的国内发展现状

五、半导体材料市场萎靡正是创新好时机

六、半导体材料市场增长预测

七、化合物半导体材料市场发展预测

第二节 2012-2013年中国半导体硅材料发展总体分析

一、半导体硅材料在国民经济中的重要作用

二、半导体硅材料产业发展概述

三、国内半导体硅材料产业发展的新特点与机遇

四、中国半导体硅材料研究有了新突破

五、加快半导体硅材料业发展的对策

第三节 2012-2013年中国多晶硅市场状况

一、全球多晶硅巨头争相扩产

二、中国多晶硅产业概况

三、中国多晶硅产业加快破除海外垄断步伐

第四节 2012-2013年中国砷化镓材料市场状况分析

一、砷化镓概念及应用

二、砷化镓的发展及应用

三、砷化镓材料技术发展状况分析

四、砷化镓产业链模型解析

五、砷化镓入市存在的障碍及优势剖析

第五章 2012-2013年中国磁性材料市场营运走势分析

第一节 2012-2013年中国磁性材料发展现状分析

一、国外磁性材料行业向中国转移

二、中国磁性材料行业总体发展状况

三、国内磁性材料企业现状

第二节 2012-2013年中国磁性材料市场竞争分析

一、中国磁性材料国家竞争力优势凸显

二、磁性材料企业竞争中求生存

三、中国磁性材料企业竞争发展战略

四、中国磁性材料市场竞争形势分析

第三节 2012-2013年中国四大市场对磁性材料发展的影响

一、移动通讯市场

二、计算机市场

三、汽车及电动自行车市场

四、消费类电子产品市场

第四节 2012-2013年中国磁性材料市场问题对策及目标

一、中国磁性材料业发展的的问题及方向

二、磁性材料发展面临的问题及对策

三、中国磁性材料产业发展的战略解析

第五节 2014-2018年中国磁性材料行业发展前景预测

一、中国市场环境变化与磁性材料市场趋势

二、中国磁性材料行业的目标规划

三、磁性材料行业需求旺盛具有发展潜力

四、中国下游市场变化刺激磁性材料业发展

五、磁性材料行业的整合发展方向分析预测

六、磁性材料技术的发展动向及前景

第六节 2014-2018年中国磁性材料细分产品市场发展前景

一、中国软磁铁氧体材料和元件发展展望

二、四种稀土磁性材料前景广阔

三、钕铁硼在新材料行业中发展前景看好

第六章 2012-2013年中国光电子材料产业运行现况分析

第一节 2012-2013年中国光电子材料发展综合分析

一、中国主要光电子材料发展状况及目标

二、光电子材料分类技术及科研状况

三、中国光电子晶体材料与器件的发展透析

四、光电子市场广阔产业链仍需完善

第二节 平板显示材料

一、国际平板显示材料市场发展回顾分析

二、平板显示材料市场发展情况分析

三、液晶显示应用光学薄膜技术的发展分析

第三节 偏光板

一、偏光板简介

二、偏光板技术动态

三、面板厂进军偏光片市场成趋势

四、中国亟待发展偏光板产业

第四节 光纤

- 一、光导纤维的概念及分类
- 二、光纤材料的特性及作用
- 三、光导纤维的发展及应用
- 四、光纤光缆材料发展趋势及对策

第七章 2012-2013年中国精细化工材料市场状况分析

第一节 电子化工材料

- 一、电子化学品发展速度迅猛
- 二、电子化工材料行业概述
- 三、电子市场的发展对于电子材料的促进作用分析

第二节 超净高纯试剂

- 一、国内外超净高纯试剂发展现状浅析
- 二、我国超净高纯试剂的供需状况
- 三、我国超净高纯试剂产业化技术水平及存在的问题
- 四、国内超净高纯试剂产业化发展前景展望

第三节 光刻胶

- 一、世界光刻胶发展状况分析
- 二、中国光刻胶的研究发展状况
- 三、光刻胶在光电产品中的应用

第四节 环氧塑封料

- 一、全球环氧塑封料的发展透析
- 二、中国环氧塑封料产业发展概述
- 三、环氧塑封料列入国家新材料高技术产业化计划
- 四、我国环氧塑封料发展面临的新挑战
- 五、环氧塑封料未来发展趋势

第八章 2012-2013年中国其它电子材料的发展形势分析

第一节 覆铜板

- 一、中国覆铜板行业面临多方面考验
- 二、环氧复合基覆铜板发展具有成本优势

- 三、中国环氧覆铜板发展存在问题分析
- 四、出口退税率上调覆铜板生产企业利润将提升

第二节 电子陶瓷

- 一、电子陶瓷材料的发展研究与趋势
- 二、新型电子陶瓷材料发展趋势解析
- 三、陶瓷电容器行业的发展分析
- 四、中国片式多层陶瓷电容器的发展对策
- 五、新型电子陶瓷元器件及相关材料的发展趋势

第三节 专用金属材料

- 一、国内外引线框架材料研发状况
- 二、半导体引线框架的发展面临诸多问题
- 三、中国键合金丝市场发展分析

第九章 2012-2013年电子材料行业主要国外企业经营现况分析

第一节 罗门哈斯公司 (ROHM AND HAAS COMPANY)

- 一、公司基本情况
- 二、2012-2013年公司经营及市场销售分析
- 三、2012-2013年公司竞争优势分析
- 四、未来国际化发展战略

第二节 液化空气集团

- 一、公司基本情况
- 二、2012-2013年公司经营及市场销售分析
- 三、2012-2013年公司竞争优势分析
- 四、未来国际化发展战略

第三节 霍尼韦尔国际公司 (HONEYWELL INTERNATIONAL INC.)

- 一、公司基本情况
- 二、2012-2013年公司经营及市场销售分析
- 三、2012-2013年公司竞争优势分析
- 四、未来国际化发展战略

第四节 MEMC ELECTRONIC MATERIALS

- 一、公司基本情况
- 二、2012-2013年公司经营及市场销售分析

三、2012-2013年公司竞争优势分析

四、未来国际化发展战略

第五节 罗杰斯公司

一、公司基本情况

二、2012-2013年公司经营及市场销售分析

三、2012-2013年公司竞争优势分析

四、未来国际化发展战略

第十章 2012-2013年中国电子材料行业上市企业竞争指标对比分析

第一节 安泰科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 北京中科三环高技术股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 广东生益科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 天通控股股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 安徽铜峰电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 北矿磁材科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十一章 2014-2018年中国电子材料行业发展趋势预测分析

第一节 2014-2018年中国电子材料行业总体发展趋势分析

一、集成电路和半导体器件用材料由单片集成向系统集成发展

二、光电子材料向纳米结构、非均值、非线性和非平衡态发展

三、新型电子元器件用材料主要向小型化、片式化方向发展

第二节 2014-2018年中国半导体材料材料产业发展前景的展望

第三节 2014-2018年中国磁性材料行业发展前景预测

- 一、磁性材料行业需求旺盛具有发展潜力
- 二、中国下游市场变化刺激磁性材料业发展
- 三、中国磁性材料市场需求旺盛
- 四、磁性材料行业的整合发展方向分析预测
- 五、中国磁体产业发展思路和前景预测
- 六、磁性材料技术的发展动向及前景

第十二章 2014-2018年中国电子材料行业投资机会与风险分析

第一节 2014-2018年中国电子材料行业投资环境分析

第二节 2014-2018年中国电子材料行业投资机会分析

- 一、规模的发展及投资需求分析
- 二、总体经济效益判断
- 三、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2014-2018年中国电子材料行业投资风险分析

- 一、市场竞争风险
- 二、原材料压力风险分析
- 三、技术风险分析
- 四、政策和体制风险
- 五、外资进入现状及对未来市场的威胁

第四节 博思数据投资建议

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianzi1402/R91894SIHW.html>